



RE899

- Multiadapter für SO8, SO8w, HSOP8, HTSOP8, SOP8
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für SO8, SO8w, HSOP8, HTSOP8, SOP8
- Pitch 1,27 mm
- Ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lötinseln Ø 2,20 mm, Pin 1 quadratisch
- Passend für Sockel im Abstand 7,62 mm
- Abschirmungsfeld & Kühlfläche
- Größe 16,51 x 21,59 mm

ver.20150129